

 '06年3月期 決算説明会補足説明資料
Year ended March 31, 2006
Analyst Guide

株式会社 フェローテック (証券コード:店頭 6890)
Ferrotec Corporation Code-No.6890 (JASDAQ)

2006年5月31日
May 31, 2006

目次 Contents

	ページ	Page
1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method	1, 2	
2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)	3	
3. 連結貸借対照表(負債・資本の部) Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)	4	
4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income	5	
5. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)	6	
6. 下期計画と実績との差異 Review in the second half	7	
7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)	8	
8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows	9	
9. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product	10	

本資料は、当社グループの評価を行うための情報提供を目的としたものです。
本資料に記載された数値等は資料作成時点のものであり、その内容の完全性・正確性を保証するものではありません。
本資料に基づいた投資等の結果に対する責任は負いかねますのでご了承ください。

This report is provided solely for the information of professional analysts who are expected to make their own evaluation of the consolidated Subsidiaries.

We don't guarantee the accuracy or completeness of information herein.

Unless otherwise stated estimates or forecasts are solely those of our company and subject to change without notice.

We accept no liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report.

This report isn't intended for the use of private investors.

1. 連結子会社及び関連会社一覧 Consolidated Subsidiaries & Company Accounted for by the Equity Method

連結子会社13社 Consolidated Subsidiaries (13)

子会社 Subsidiary	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
杭州大和熱磁電子有限公司 HANGZHOU DAHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	コンピュータシール、サーモモジュール、CMS Computer Seals, Thermo-electric Modules, CMS	228,010千元 228,010thousand RMB	99.9%
杭州和源精密工具有限公司 HANGZHOU WAGEN PRECISION TOOLING CO.,LTD.	中国 China	鋸刃 Saw blade	29,235千元 29,235thousand RMB	100.0%
上海申和熱磁電子有限公司 SHANGHAI SHENHE THERMO-MAGNETICS CO., LTD.	中国 China	磁性流体、サーモモジュール、CMS Ferro Fluid, Thermo-electric Modules, CMS	217,824千元 217,824thousand RMB	100.0%
上海漢虹精密機械有限公司 SHANGHAI HANHONG PRECISION MACHINERY CO.,LTD.	中国 China	工作機械 Machine assemble	52,277千元 52,277thousand RMB	100.0%
Ferrotec (USA) Corporation	米国 USA	真空シール、サーモモジュール Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	24,966千ドル \$ 24,966 thousand	100.0%
Ferrotec Investments,LLC	米国 USA	その他 Others	350千ドル \$350 thousand	100.0%
Ferrotec GmbH	ドイツ Germany	E B -ガン、真空シール、サーモモジュール EB-gun, Vacuum Feedthroughs, Thermo-electric Modules	511千ユーロ 511thousand euro	100.0% (間接所有)
FERROTEC CORPORATION SINGAPORE PTE LTD.	シンガポール Singapore	コンピュータシール、石英 Computer Seals, Quartz	1,300千シンガポールドル 1,300 thousand Singapore dollar	100.0%
SCTB NORD	ロシア Russia	サーモモジュール Thermo-electric Modules	120千ルーブル 120 thousand ruble	95.0%
(株)フェローテックオーツ Ferrotec Quartz Corporation	日本 Japan	石英 Quartz	475百万円 475million yen	100.0%
(株)フェローテック精密 Ferrotec Precision Corporation	日本 Japan	真空シール、その他 Vacuum Feedthroughs, Others	225百万円 225million yen	100.0%
(株)フェローテックシリコン Ferrotec Silicon Corporation	日本 Japan	シリコンインゴット、シリコンウェハ Silicon products, CMS	181百万円 181million yen	100.0%
アリオンテック(株) ALIONTEK CORPORATION	日本 Japan	石英 Quartz	93百万円 93million yen	44.0%

* アリオンテック(株)は商法上の子会社ではないが、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める連結子会社。

持分法適用会社 10社 Company Accounted for by the Equity method (10)

持分法適用会社 Company Accounted for by the Equity Method	所在地 Country	主要製品 Major Products	資本金 Capital Stock	出資比率 Equity Ownership
上海博力導国際貿易有限公司 Shanghai Broad International Trading Co.,Ltd.	中国 China	洗浄 cleaning	3,444千元 3,444thousand RMB	60.0%
上海普林客国際貿易有限公司 Shanghai Plating International Trading Co.,Ltd.	中国 China	メッキ Plating	2,265千元 2,265thousand RMB	70.0%
杭州騰和科技有限公司 HANGZOU TENGHE TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	ソフトウェア開発 Software development	1,082千元 1,082thousand RMB	100.0% (間接所有)
杭州友好医学検査中心有限公司 Hangzhou Youhao Medical Dianosis Center Co., Ltd.	中国 China	その他 Others	5,000千元 5,000thousand RMB	40.0% (間接所有)
杭州先進陶瓷材料有限公司 Advanced Ceramic Material (Hangzhou) Co.,Ltd.	中国 China	セラミックス Ceramics	6,481千元 6,481thousand RMB	66.6% (間接所有)
(株)テクノツーリングシステム Techono Tooling Systems Co., Ltd.	日本 Japan	切削加工用工具 Precision tool	50百万円 50million yen	100.0%
(株)バイオトレンド Bio Trend Corp.	日本 Japan	その他 Others	50百万円 50million yen	100.0%
ダイヤセルテック(株) DIACELLTEC CORP.	日本 Japan	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	320百万円 320million yen	18.4%
杭州菱日科技有限公司 (ダイヤセルテックの100%子会社) HANGZHOU LINGRI SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.	中国 China	リチウムイオン2次電池 Litium-Ion Rechargeable Battery	23,772千元 23,772thousand RMB	18.4% (間接所有)
上海庄田国際貿易有限公司 Shanghai Shoda International Trading Co.,Ltd.	中国 China	工作機械 Machine assemble	1,655千元 1,655thousand RMB	50.0% (間接所有)

2. 連結貸借対照表(資産の部) Consolidated Balance Sheet (Assets)

(単位 百万円、%)

科目	Title of account	05/3		06/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	増減率 YOY	
流動資産	Current assets	12,599	41.9	14,465	41.3	1,866	14.8	1. 流動資産
現金及び預金	Cash and Deposits	3,188	10.6	4,108	11.7	919	28.9	(1) 有価証券: 1年以内償還予定の社債(前年、投資有価証券)
受取手形・売掛金	Notes and account receivable	5,065	16.9	5,067	14.5	1	0.0	(2) 棚卸資産: 為替が円安に振れたことが大きな要因。
有価証券	Securities	-	-	299	0.9	299	-	サ-モジュール、シリコンウ-ル、工作機械等の在庫は売上増加に伴い増加。
たな卸資産	Inventories	2,922	9.7	3,504	10.0	582	19.9	
繰延税金資産	Deferred tax assets	133	0.4	123	0.4	10	7.9	
その他	Other assets	1,442	4.8	1,503	4.3	61	4.3	
貸倒引当金	Allowance for doubtful recievables	153	0.5	140	0.4	12	8.3	
固定資産	Fixed assets	17,441	58.1	20,573	58.7	3,131	18.0	2. 有形固定資産
有形固定資産	Tangible fixed assets	11,190	37.3	13,819	39.4	2,628	23.5	(1) 建物・構築物: 主に杭州子会社新工場 (05年竣工)
建物・構築物	Building and Structures	3,047	10.1	4,091	11.7	1,044	34.3	(2) 機械装置・運搬具: 主に上海子会社シリコンウ-ル設備
機械装置・運搬具	Machinery and Equipment	3,608	12.0	4,602	13.1	994	27.6	(3) 建設仮勘定: 主に上海新工場 (06年竣工)
工具器具備品	Tools, furniture and fixtures	955	3.2	1,175	3.4	220	23.0	
土地	land	2,552	8.5	2,552	7.3	0	0.0	
建設仮勘定	Construction in progress	1,027	3.4	1,397	4.0	370	36.0	3. 無形固定資産
無形固定資産	Intangible fixed assets	2,642	8.8	3,403	9.7	760	28.8	(1) 営業権: 為替が円安に振れたことによる影響
営業権	Goodwill	1,943	6.5	2,154	6.1	211	10.9	(2) その他: NORD社株取得に伴う連結調整勘定の発生363
その他	Other assets	699	2.3	1,248	3.6	548	78.5	百万円等により増加
投資その他の資産	Investments and other assets	3,608	12.0	3,350	9.6	257	7.1	4. 投資その他の資産
投資有価証券	Investment securities	1,558	5.2	1,591	4.5	33	2.1	(1) その他: 保険積立金 104百万円 前払年金費用 47百万円
長期貸付金	Long-term loans	817	2.7	828	2.4	11	1.3	(年金資産の時価上昇)増加
繰延税金資産	Deferred tax assets	27	0.1	64	0.2	36	136.6	
その他	Other assets	1,366	4.5	1,547	4.4	181	13.3	
貸倒引当金	Allowance for doubtful recievables	160	0.5	680	1.9	520	324.0	
資産合計	Total assets	30,041	100.0	35,039	100.0	4,997	16.6	

参考. 換算レート表

	04/3期		04/9期		05/3期		05/9期		06/3期	
	03/12	04/3	04/6	04/9	04/12	05/3	05/6	05/9	05/12	06/3
US\$	107.13	105.69	108.43	111.05	104.21	107.39	110.62	113.19	118.07	117.47
Singapore \$	62.94	62.91	63.21	65.69	63.55	65.19	65.58	66.96	70.89	72.57
RMB	12.94	12.75	13.09	13.41	12.49	12.94	13.31	13.98	14.61	14.64

各期の左側は、子会社の換算レート(子会社は12月決算の為)です。

3. 連結貸借対照表(負債・資本の部)

Consolidated Balance Sheet (Liabilities, Minority interests and Shareholders' equity)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3		06/3		前期比		コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	前期比 YOY	
流動負債	Current liabilities	9,548	31.8	11,521	32.9	1,973	20.7	1. 有利子負債: 短期借入金 + 1年内長期借入金 5,804(同 5,312) 長期借入金 + 社債等 5,689(同 5,413) 合計 11,493(同 10,725) *カッコ内は05/3期
支払手形及び買掛金	Notes and accounts payables	1,840	6.1	3,086	8.8	1,246	67.7	
短期借入金	Short-term borrowings	3,093	10.3	3,255	9.3	162	5.3	
1年内返済予定長借入	Current portion of long-term borr.	2,219	7.4	2,549	7.3	330	14.9	
未払法人税等	Accrued corporation taxes	166	0.6	469	1.3	303	181.9	
その他	Other current liabilities	2,229	7.4	2,159	6.2	69	3.1	
固定負債	Long-term liabilities	5,620	18.7	6,368	18.1	748	13.3	2. 繰延税金負債: 投資有価証券等時価の上昇に伴う、その他有価証券評価差額に対する繰延税金負債の計上
新株予約権付社債	Bonds with warrants	1,776	5.9	1,776	5.1	-	-	
長期借入金	Long-term borrowings	3,637	12.1	3,913	11.2	275	7.6	
繰延税金負債	Long-term defferd tax liabilities	-	-	334	1.0	334	-	
その他	Other long-term liabilities	205	0.7	343	1.0	137	67.0	
負債合計	Total Liabilities	15,168	50.5	17,890	51.0	2,721	17.9	
少数株主持分	Minority interests	83	0.3	64	0.2	18	22.9	
資本金	Common stock	6,910	23.0	6,910	19.7	-	-	3. その他有価証券評価差額金: 投資有価証券等時価の上昇による
資本剰余金	Capital surplus	7,784	25.9	7,784	22.2	-	-	
利益剰余金	Profit surplus	762	2.5	1,300	3.7	538	70.7	
その他有価証券評価差額金	Securities valuation adjust.	153	0.5	500	1.5	346	225.6	
為替換算調整勘定	Cumulative translation adjust.	661	2.2	748	2.2	1,409	-	
自己株式	Treasury stock-at cost	160	0.5	160	0.5	-	-	
資本合計	Total shareholders' equity	14,789	49.2	17,084	48.8	2,295	15.5	1株当たり株主資本(BPS) 857.81円
負債、少数株主持分及び資本合計		30,041	100.0	35,039	100.0	4,997	16.6	総資産回転率(総資産は期末ベース) 05/3期 0.70回 06/3期 0.68回
Total liabilities, Minority interests and Shareholders' equity								

* 事業セグメントと製品区分 Operations in different industries & Products

装置関連	Production device relation	電子デバイス	Electron device	受託生産	CMS
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	コンピュータシール	Computer Seals	受託生産	Contract Manufacturing Service
石英製品	Quartz	サーモモジュール	Thermo-electric Modules		
シリコン製品	Silicon products	磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others		
EB-ガン・その他	EB-Gun&Others	基板実装	Surface mount chips		

4. 連結損益計算書 Consolidated Statements of Income

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	05/3		06/3		前期比 YOY	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		
売上高	Net Sales	21,105	100.0	23,946	100.0	13.5	<p>1. 事業セグメント別の状況</p> <p>(1) 装置関連: 太陽電池向けを中心に単結晶シリコンが伸長。下期以降、真空シール、石英製品共に半導体向け受注回復。FPD向け真空シールは期を通して堅調。</p> <p>(2) 電子デバイス: コンピュータシールが予想通り減少。サーモジュールは下期以降、自動車向けが回復。FFBの出荷を開始したが、開発コストが利益を圧迫。</p> <p>(3) CMS: シリコンウエーハ加工をけん引役に大幅増収。太陽電池向け単結晶引上装置が拡大した他、部品洗浄や中国ローカルマーケット向けの工作機械製造も伸長。</p> <p>2. 売上総利益: 増収効果により増加したが、原材料価格高騰、プロダクトミックスの変化により利益率は低下。</p> <p>3. 販管費増加要因</p> <p>円安進行による海外子会社経費の膨張370百万円、上海新会社(前期はBSのみ連結)等の影響94百万円、米国子会社での、本社屋の売却・リースバック(05/3期下期)による賃借料、AFS社(英国)の人員・設備の吸収(05/3期下期)による人件費等300百万円増加による</p> <p>4. 営業外損益</p> <p>(1) 円安進行による為替差益の発生</p> <p>5. 特別損益の主な内容</p> <p>特別利益: 投資有価証券売却益149百万円、補償金収入600百万円等</p> <p>特別損失: 貸倒引当金繰入額 541百万円、減損損失 44百万円</p>
売上原価	Cost of sales	14,423	68.3	17,022	71.1	18.0	
売上総利益	Gross profit	6,682	31.7	6,923	28.9	3.6	
販管費	SG&A expense	4,920	23.4	5,712	23.9	16.1	
営業利益(A)	Operating Income	1,762	8.3	1,210	5.0	31.3	
営業外収益	Other income	244	1.2	473	2.0	93.6	
受取利息・配当金	Interest&Dividend Income	44	0.2	87	0.4	96.4	
受取手数料	Receipt fee	40	0.2	-	-	-	
賃貸収入	Lease income	40	0.2	63	0.3	55.4	
為替差益	Foreign exchange gain	15	0.1	227	0.9	-	
その他	Other income	103	0.5	95	0.4	9.6	
営業外費用	Other expense	550	2.6	643	2.7	17.0	
支払利息	Interest expense	303	1.4	338	1.4	11.4	
たな卸資産評価損・処分損	Inventory losses	84	0.4	76	-	-	
持分法投資損失	Equity in loss of investees	58	0.3	79	0.3	35.7	
為替差損	Foreign exchange loss	-	-	-	-	-	
その他	Other expense	103	0.5	149	0.6	44.5	
経常利益	Recurring income	1,456	6.9	1,040	4.3	28.5	
特別利益	Extraordinary gain	212	1.0	929	3.9	336.5	
特別損失	Extraordinary loss	458	2.2	650	2.7	41.9	
税引前利益	Income before income taxes	1,210	5.7	1,318	5.5	8.9	
法人税等	Income tax (current)	182	0.9	502	2.1	175.8	
同 調整額	Income tax (deferred)	350	1.7	112	0.5	67.9	
少数株主利益	Minority interest	43	0.2	5	0.0	111.5	
当期利益	Net income	633	3.0	708	2.9	11.8	
設備投資	Capital expenditures	2,073		3,128			主に、杭州子会社の新工場、上海子会社のCMS設備
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,359		1,670			
研究開発費	R&D expenses	109		182			FFB、HDD関連及び引上装置関連
EBITDA(A+B)	Cash flows	3,121		2,880			
1株利益(円)	EPS(yen)	36.69		35.59			
1株EBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	156.70		144.60			
1株配当金(単独、円)	DPS(yen)	8.0		8.0			
期末従業員数(人)	Number of employees	3,323		3,710			

5. 連結セグメント別売上高 Segment Information (Consolidated)

事業別 Operations in different industries

(単位 百万円/Unit Mil.Yen、%)

決算期 Accounting Period	06/3	06/3上	06/3下	06/3通期	構成比	前期比	07/3上	前年同期比	07/3下	前年同期比	07/3通期	構成比	前期比
製品 Product type	Budget	1st Half	2nd Half	Year Ended	Share	YOY	1st Half	HOH	2nd Half	HOH	Year Ended	Share	YOY
真空シール・部品 Vacuum Feedthroughs	4,302	2,030	2,305	4,335	18.1	2.9	2,388	17.6	2,367	2.7	4,755	18.3	9.7
石英製品 Quartz	3,801	1,910	2,176	4,086	17.1	5.0	2,200	15.2	2,501	14.9	4,701	18.1	15.1
シリコン製品 Silicon products	1,600	657	878	1,535	6.4	39.5	950	44.6	999	13.8	1,949	7.5	27.0
EB-ガン・その他 EB-Gun&Others	1,719	881	822	1,703	7.1	7.2	953	8.2	1,047	27.4	2,000	7.7	17.4
装置関連 Production device Related	11,422	5,478	6,179	11,657	48.7	4.1	6,492	18.5	6,913	11.9	13,404	51.6	15.0
コンピュータシール Computer Seals	150	83	52	135	0.6	86.7	20	75.9	0	100.0	20	0.1	85.2
サーモモジュール Thermo-electric Modules	2,499	1,049	1,574	2,623	11.0	27.7	1,438	37.1	1,846	17.3	3,284	12.6	25.2
磁性流体・その他 Ferro Fluid & Others	544	291	359	650	2.7	27.0	378	29.9	354	1.4	732	2.8	12.6
電子デバイス Electric devices	3,193	1,423	1,986	3,409	14.2	4.7	1,837	29.1	2,199	10.7	4,035	15.5	18.4
受託生産 CMS	8,384	3,824	5,054	8,878	37.1	40.4	4,272	11.7	4,289	15.1	8,561	32.9	3.6
売上高合計 Total Sales	23,000	10,725	13,221	23,946	100.0	13.5	12,600	17.5	13,400	1.4	26,000	100.0	8.6

装置関連 Equipment related	-	451	692	1,143	94.4	16.8							
電子デバイス Electronic devices	-	233	97	330	27.3	-							
受託生産 CMS	-	94	371	465	38.4	156.9							
全社 All	-	19	49	68	5.6	-							
営業利益合計 Operating Income	1,400	292	919	1,211	100.0	31.3	680	132.9	720	21.7	1,400	-	15.6

ご参考 営業利益

6. 下期計画と実績との差異 Review in the second half

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	06/3下期計画(A) Original plan		06/3下期実績(B) Achievement			コメント
		金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
売上高	Net Sales	12,275	18.9	13,221	28.1	7.7	1. 連結売上高: 3セグメントがいずれも計画を超過。真空シール、石英製品、サーモモジュールが予想を上回る回復。
売上原価	Cost of sales	8,590	21.7	9,217	30.6	7.3	
売上総利益	Gross profit	3,685	12.9	4,004	22.6	8.7	2. 売上総利益: 売上高が計画を超過したことによる。売上総利益率は計画の通り(30%)
販管費	SG&A expenses	2,578	0.4	3,086	20.2	19.7	
営業利益(A)	Operating Income	1,108	58.5	919	31.5	17.1	3. 販管費: 円安進行による膨張215百万円、引上炉に関わる設計・開発に関する費用80百万円、売上増加に伴う輸送費等の増加があり予算を超過。
営業外損益	Other income & expense	161	-	131	-	-	
経常利益	Recurring income	947	83.5	788	52.7	16.8	
特別損益	Extraordinary gain & loss	313	-	235	-	-	
税前列益	Income before taxes	634	31.8	553	15.0	12.8	
法人税等	Income tax & others	344	12.8	254	16.7	26.2	
下期利益	Net income	290	65.7	299	70.9	3.1	

事業別差異 Operations in Business Segments

決算期 Accounting Period		06/3下期計画(A) Original plan		06/3下期実績(B) Achievement			コメント
製品	Product Lines	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	金額 Mil.Yen	前年同期比 YOY	計画比 B/A	
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	2,272	5.1	2,305	6.6	1.5	1. 装置関連: 真空シール、石英製品の受注回復は予想以上。翌期に売上計上案件も多数受注。特に石英製品の計画超過額が大きかった。
石英製品	Quartz	1,891	14.3	2,176	1.4	15.1	
シリコン製品	Silicon products	943	56.4	878	45.6	6.9	2. 電子デバイス: サーモモジュールは自動車向けが予想を上回り計画超過。磁性流体も計画を超過。
EB-ガン・その他	EB-Gun & Others	838	6.2	822	8.0	1.9	
装置関連	Equipment related	5,944	1.4	6,180	5.4	4.0	3. CMS事業: 移管の進展と順調な稼働でシリコンウエーハ加工が予想以上に拡大。顧客開拓が進んだ工作機械製造、部品洗浄等も計画超過。
コンピュータシール	Computer Seals	67	78.7	52	83.5	22.4	
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	1,450	56.6	1,574	70.0	8.6	
磁性流体・その他	Ferrofluid & Others	253	14.0	359	61.7	41.9	
電子デバイス	Electronic devices	1,770	21.1	1,986	35.8	12.2	
受託生産	CMS	4,560	52.2	5,055	68.7	10.9	
売上高合計	Total Sales	12,275	18.9	13,221	28.1	7.7	

7. 連結損益計算書(計画) Consolidated Statements of Income (Estimated)

(単位 百万円/Unit Mil.Yen, %)

科目	Title of account	06/3		07/3e		前期比 YOY	07/上e	07/下e	コメント
		金額 Mil.Yen	構成比 Share	金額 Mil.Yen	構成比 Share		金額 Mil.Yen	金額 Mil.Yen	
売上高	Net Sales	23,946	100.0	26,000	100.0	8.6	12,600	13,400	前提為替レート1ドル=110円 1. 売上高: 前下期以降、受注回復が著しい真空シール、石英製品、サーモジュールが伸 長。太陽電池向け単結晶シリコン及び前期出荷を開始したFFBも順調に拡大。 リチウムイオン電池は縮小 2. 販管費: 売上増及び太陽電池関連の先行投資(設計費用・開発費用等)により増加 3. 営業外損益:主に支払利息320百万円 為替差損100百万円 4. 特別損失:設備等除却損及び棚卸資産廃棄損等一巡のため見込まず。
売上原価	Cost of sales	17,022	71.1	18,613	71.6	9.3	8,956	9,657	
売上総利益	Gross profit	6,923	28.9	7,387	28.4	6.7	3,643	3,744	
販管費	SG&A expense	5,712	23.9	5,988	23.0	4.8	2,963	3,025	
営業利益(A)	Operating Income	1,210	5.1	1,400	5.4	15.7	680	720	
営業外損益	Other income	170	0.7	479	1.8	181.8	280	199	
経常利益	Recurring income	1,040	4.3	920	3.5	11.5	400	520	
特別利益	Extraordinary gain	929	3.9	0	0.0	-	-	-	
特別損失	Extraordinary losses	650	2.7	0	0.0	-	-	-	
税前列益	Income before income tax	1,318	5.5	920	3.5	30.2	400	520	
法人税等	Income tax & others	610	2.5	310	1.2	49.2	120	190	
当期利益	Net income	708	3.0	610	2.3	13.8	280	330	

設備投資	Capital expenditures	3,128		2,700			主に装置関連事業、CMS事業における設備投資	
減価償却費(B)	Depreciation & amortization	1,670		1,800				
研究開発費	R&D expenses	182		200				
EBITDA(A+B)	Cash flows	2,880		3,200				

1株当り利益(円)	EPS(yen)	35.59		30.63				
1株当りEBITDA(円)	EBIDAPS(yen)	144.60		160.67				
1株当り配当(単体、円)	DPS(yen)	8.00		8.00				
期末従業員数(人)	Number of employees	3,710		3,800				

* 連単倍率 Consolidated/Non Consolidated ratio

	06/3			07/3e		
	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)	単独(A) Non Consoli.	連結(B) Consoli.	連単倍率 (A)/(B)
売上高 Net Sales	11,288	23,946	2.1	12,500	26,000	2.1
営業利益 Operating Income	215	1,210	5.6	130	1,400	10.8
経常利益 Recurring income	673	1,040	1.5	330	920	2.8
当期利益 Net income	479	708	1.5	170	610	3.6

8. 連結キャッシュフロー Consolidated Statements of Cash Flows

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

Activities & Prime Item	05/3	06/3	コメント
税金等調整前利益 Income before income taxes	1,210	1,318	
減価償却費 Depreciation and Amortization	1,359	1,670	
貸倒引当金の増減額 Changes in allowance for doubtful receivables	152	499	
為替差損益 Exchange gain or loss	49	247	
売上債権の増減額(増加) Changes in Trade notes and accounts receivable	845	519	前期末の売上債権は当期に回収、当期に置いても、回収率が好転しプラスとなった。(引上炉等回収条件が良かった)
その他資産の増減額(増加) Changes in other assets	277	3	
仕入債務の増減額(減少) Changes in accounts payable	2	899	下半期後半に売上が増加したため、それに対する材料等の仕入債務が増加
その他負債の増減額(減少) Changes in other liabilities	505	50	
その他 Others	96	478	
. 営業活動によるキャッシュフロー Cash flows from operating activities	2,149	4,133	
有形固定資産の取得による支出 Payments for purchase of tangible fixed assets	2,324	3,138	主な内訳: 杭州子会社 818百万円、上海子会社 2,026百万円(2社計)
有形固定資産の売却による収入 Proceeds from sales of tangible fixed assets	383	266	05/3 Ferrotec USA 367百万円 06/3 杭州日磁科技 163 他
営業譲受による支出 Payments for acquisition of goodwill	323	-	05/3期は競合企業であったAFS社(英国)から営業権及び有形固定資産を取得
投資有価証券の売却による収入 Proceeds from sales of marketable securities and investments in securities	305	401	
子会社株式及び関係会社株式の取得による支出 Payments for purchase of Consolidated Subsidiaries stocks	-	548	主に、SCTB NORD 社の取得498百万円
その他 Others	390	522	
. 投資活動によるキャッシュフロー Cash flows from investing activities	2,349	3,541	
短期借入金純増減 Net short-term debt	56	147	
長期借入れによる収入 Proceeds from long-term debt	1,497	3,162	長期借入れの主な実績 フェローテック 2,000百万円 上海子会社742百万円
長期借入金の返済による支出 Payments of long-term debt	3,096	2,683	長期借入金の主な返済実績 フェローテック 1,735百万円 杭州子会社 209百万円 上海子会社 354百万円
株式の発行による収入 Proceeds from capital issue	2,049	-	05/3期 公募増資(オーバ・アロットメント含) 発行新株式数 2,800千株 発行価格 741.39円
配当金の支払 Payments for dividend	136	160	
その他 Others	15	11	
. 財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from Financing activities	273	162	
. 現金及び現金等価物の期末残高 Cash & Cash Equivalent	3,188	4,108	

9. 主要製品の売上推移 Proceeds change of a main product

(1) 売上高 Net Sales

(単位 百万円/Unit Mil.Yen)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated		連結 Consolidated						
		00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	1,334	2,181	5,100	3,931	3,208	3,105	4,214	4,335	4,755
石英製品	Quartz	1,096	1,572	3,670	3,050	2,293	2,658	4,300	4,086	4,701
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	-	-	821	1,100	1,535	1,949
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	-	-	1,503	2,134	1,349	1,338	1,589	1,703	2,000
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	2,430	3,753	10,273	9,115	6,851	7,921	11,203	11,657	13,404
コンピュータシール	Computer Seals	2,587	2,585	2,585	2,209	1,585	1,363	1,012	135	20
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	410	591	1,150	893	1,110	1,577	2,054	2,623	3,284
ハードディスク関連	HDD products	502	828	880	467	332	-	-	-	-
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	385	966	1,547	1,421	1,243	680	512	650	732
電子デバイス	Electric devices	3,884	4,970	6,162	4,990	4,270	3,619	3,578	3,410	4,035
受託生産	CMS	-	-	-	670	1,722	3,458	6,325	8,878	8,561
売上高合計	Total Sales	6,314	8,723	16,435	14,775	12,845	15,000	21,105	23,945	26,000

* 受託生産(CMS)は03/3期から決算短信等で独立表示しております。

(2) 前期比 Growth Rate

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated		連結 Consolidated						
		00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	86.6	63.5	-	22.9	18.4	3.2	35.7	39.6	12.8
石英製品	Quartz	-	43.4	-	16.9	24.8	15.9	61.8	53.7	9.3
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	-	-	-	34.0	87.0	77.2
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	-	-	-	42.0	36.8	0.8	18.8	27.3	25.9
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	76.1	54.4	-	11.3	24.8	15.6	41.4	47.2	19.6
コンピュータシール	Computer Seals	16.2	0.1	-	14.5	28.2	14.0	25.8	90.1	98.0
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	34.4	44.1	-	22.3	24.3	42.1	30.2	66.3	59.9
ハードディスク関連	HDD products	180.4	65.0	-	46.9	28.9	-	-	-	-
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	85.1	150.8	-	8.1	12.5	45.3	24.7	4.4	43.0
電子デバイス	Electric devices	2.8	28.0	-	19.0	14.4	15.2	1.1	5.8	12.8
受託生産	CMS	-	-	-	-	-	100.8	82.9	156.7	35.4
売上高合計	Total Sales	22.4	38.2	-	10.1	13.1	16.8	40.7	59.6	23.2

(3) 構成比 Share

(単位 %)

決算期 Accounting Period		単体 Nonconsolidated		連結 Consolidated						
		00/3	01/3	01/3	02/3	03/3	04/3	05/3	06/3	07/3e
真空シール・部品	Vacuum Feedthroughs	21.1	25.0	31.0	26.6	25.0	20.7	20.0	18.1	18.3
石英製品	Quartz	17.4	18.0	22.3	20.6	17.9	17.7	20.4	17.1	18.1
シリコン製品	Silicon products	-	-	-	-	-	5.5	5.2	6.4	7.5
EB-ガン・その他	EG-Gun&Others	-	-	-	14.4	10.5	8.9	7.5	7.1	7.7
装置関連	Manufacturing Eqpt Related	38.5	43.0	62.5	61.7	53.3	52.8	53.1	48.7	51.6
コンピュータシール	Computer Seals	41.0	29.6	15.7	15.0	12.3	9.1	4.8	0.6	0.1
サーモモジュール	Thermo-electric Modules	6.5	6.8	7.0	6.0	8.6	10.5	9.7	11.0	12.6
ハードディスク関連	HDD products	7.9	9.5	5.4	3.2	2.6	-	-	-	-
磁性流体・その他	Ferro Fluid & Others	6.1	11.1	9.4	9.6	9.7	4.5	2.4	2.7	2.8
電子デバイス	Electric devices	61.5	57.0	37.5	33.8	33.2	24.1	17.0	14.2	15.5
受託生産	CMS	-	-	-	-	13.4	23.1	30.0	37.1	32.9
売上高合計	Total Sales	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0